壹、 緒 論

1-1 研究背景與動機

目前在高分子加工業中,添加不同的添加劑於基材內 進行混煉,已是相當的重要的程序。如安定劑(stabilizers) 、顏料(colorants),可塑劑(plasticizers),補強劑 (reinforcing agents),填充劑(fillers),交聯劑(crosslinking agent),發泡劑(foaming agents),潤滑劑(lubricants), 耐燃劑(flame retardants)等,其中填充劑(fillers)為常 用的添加劑之一。高分子複合材料種類繁多,依生產方式 及本身物性不同,大致上可以區分為兩大類:長纖或橡膠 與低黏度反應性樹脂浸沾的熱固型複合材料,以及高分子 熔融體與補強短纖或顆粒填充物混煉的熱塑型複材 [Gachter,1985]。

而添加填充劑的主要目的在於降低生產成本,並且可 改變高分子聚合物的物理性質。這些性質包括增加硬度、 增強機械性質、減少成品收縮現象,同時也有著色的功能。 並且填充劑的種類相當多,如雲母(mica)滑石粉(talc) 高嶺土(kaolin) 矽粉(silica)以及碳酸鈣(calcium carbonate) 木粉(wood flour)等,都是常用的填充劑。 填充劑對機械性質的影響,其因素歸納為下列幾點:填充 劑顆粒的濃度、大小、形狀、分散狀態、以及界面性質。 由於天然纖維如木質纖維的加入可達成改質的目 的,使得複材具有良好的機械性質,可運用於取代木材。 更因具有價格低廉、取得容易與生物可分解、可再回收等 較優於無機填充劑的特性,因而普遍被用於聚烯烴的填充 劑或補強劑。由於塑膠基材本身屬於非極性和親油性的物 質,而木質纖維素因表面佈滿氫氧基,而呈現極性和親水 性,此兩者並不易互溶,所以基材與填充劑兩者間之界面 產生互斥的狀態,但如兩者間缺乏好的黏著效果,則應力 無法有效的在界面間轉移,因而影響複材的機械性質,因 此添加相容劑來增加兩接觸面的鍵結情形。

相容劑或偶合劑的反應,是由末端官能基與自然木質 纖維素表面之氫氧基產生鍵結反應,而另一端之烷基乃是 與基材相似結構之分子鏈,藉著兩者非極性分子間同性相 容的原理,產生鍵結的橋樑,使得基材與木質纖維填充劑 具有更佳的相容性。在自由基反應性改質上,因為過氧化 劑本身的不穩定,當溫度升高後形成自由基狀,進而攻擊 烷基上的氫使其自由基化,自由基化的烷基在與單體發生 反應,最後與自然木質纖維素表面之氫氧基產生鍵結反應

簡單來說,藉由基材中添加適當的改質劑,預先對基 材進行改質,再於混煉中所添加之木質纖維素表面之氫氧 基形成鍵結,以促進基材與填充劑兩者之界面性質改善。 因此,於基材中加入適合的改質劑以補強材料的機械性 質,而改善基材與填充劑兩者之界面性質為此研究的重點。

2

1-2 研究方法與目的

本研究主要是藉由填充劑顆粒之表面處理,降低填充 劑表面親水性,進而增加與親油性基材間的界面作用,其 處理方法可分為乾式法,濕式法及直接混煉法,乾式法係 將木粉和偶合劑在機械力較大的攪拌槽混合攪拌,濕式法 為將偶合劑溶在溶劑中再加入木粉懸浮在溶劑中,攪拌使 改質劑以化學鍵結方式覆著在木粉表面。本研究選擇乾式 法與混煉押出法進行實驗,乾拌實驗中所使用的改質劑有 PMPPIC、MA、以及 AA,為了增加改質劑與木粉的處理 效果,我們利用溶劑先將改質劑加以溶解後,再放入乾式 攪拌機中進行木粉改質,目的為使改質劑能均勻更有機會 接觸到每個木粉顆粒的表面。而混煉押出實驗使用雙螺桿 押出機,改質劑為 LLDPEgMA,基材與 LLDPEgMA 利用 主進料器進料,木粉由測進料器進料,經由雙螺桿押出混 煉以改質木粉表面。

影響混煉效果及複材物性的重要因素之一為填充劑 與基材間之界面強度,一般界面強度則以界面自由能或表 面張力表示。基材與未處理顆粒之界面性質,非極性之基 材則會在界面因凡得瓦爾力(van der Waals force)產生微弱 之二次鍵結。顆粒之界面自由能可由逆向氣相色層分析 (Inverse gas chromatograph,IGC)來測定[Schreiber,1989]。 主要利用極性及非極性分量表面能量的變化,並利用表面 張力極性交互能量進一步探討木粉經改質處理過後之界面

3

能量的變化。進一步使用 FTIR 對於處理過後之木粉顆粒進行表面化學吸附分析,而使用的方法為 Diffuse reflectance fourier transform infrared(DRIFT) [Tabtiang, 1999]。

貳、文獻回顧

2-1 塑木複材開發簡介

塑木複材於工業界的發展,算是較新的製程開發, 過去由於木材使用量增大,但因種植不易,產量十分 有限,造成在建材應用上有諸多限制。近年來隨著混 煉技術日益進步,國內高分子業者藉著以往開發混料的 技術,應用在仿木的研究上,目前在國內外的文獻中, 均有提到類似的開發狀況[Li Rongzhi etc., 1997]。一 般 進 行 的 方 式 是 先 將 木 粉 除 水 到 一 定 程 度 , 其 加 工 方 式可以烘乾、真空烘乾、萬馬力機加熱混煉等方式進 行前處理的工作。但由於木粉的回潮甚快,因此在加 工 時 亦 需 特 別 注 意 此 因 素 。 接 著 便 進 行 粒 子 製 粒 步 驟 ,此時須注意混煉中滯留時間不宜過長,剪切應 力不宜過高,且加工溫度亦儘量降低,避免木粉或其中成 分 產 生 裂 解 之 現 象 。 製 成 的 粒 子 可 供 射 出 成 型 、 異型押出成型等後段加工應用。1998 年在德國 K-98 展覽中,已有類似產品進入商品化階段。然而由於上 述製粒過程仍稍冗長,因此,利用連續混煉製程之方 式,近年來已受到先進國家等之重視,此種製程主要 利用雙螺桿之高脫水能力,配合較窄之滯留時間分佈 等優點,進行塑膠、木粉、添加劑等之一次混合技術。 但是對於此種製程之開發上,國內業者仍在起步階段

,並沒有實際大量生產的製程。而隨著雙螺桿押出機 在國內應用漸廣,且其混煉效能均比單螺桿押出機及 其他混煉設備擁有更大的產能及更高混煉效果,也因 此值得進行塑木複材於雙螺桿押出機上的製程研究。

2-2 木粉表面性質

因為木粉的結構中含有許多的氫氧基,因此能藉著氫 鍵與水分子結合,本身具有很高的吸濕性,而木粉的吸濕 性與空氣中的相對濕度有關,,就結構來說吸濕性決定於 木粉的純度,未處理過(刷洗)的木粉其吸濕性是處理過的 兩倍。因為木粉表面有很多氫氧基,所以木粉表面屬親水 性,而塑膠基材屬疏水性,兩者化學結構不同,因此結合 不易。

木材是在潮濕的環境或浸泡至水中而製造得到的,因 而吸收了不少水份,因為木粉細胞壁上具有許多的親水性 的羥基,因此塑木複材可以吸收許多的水份,而可發現隨 著環境中溼度的增加會造成機械性質的下降(除了極限抗 張形變,ultimate strain) [Marcovich, 1998]。因為木粉之吸濕 性高,押出時 0.5%~0.7%的水份就足以使複材發泡[Schut, 1999]。

2-3 表面處理

基材與填充劑之間的界面作用,主要由界面面積與界

面強度所決定,其中界面面積與顆粒大小有關,而界面強 度則與基材與填充劑間之鍵結有關,並且其強度對複材之 形變量、破壞行為、及巨觀的機械性質,都有重大影響, 因此在顆粒填充複材中,界面強度亦為一重要的考慮因素。

添加劑劑顆粒的表面處理,一般可區分成四大類:(a) 非反應性表面處理;(b)反應性表面處理;(c)高分子潤濕 吸附顆粒表面;(d)彈性界面層形成於顆粒表面。最常使用 之表面處理方式為第一類,亦即將低分子量有機物質,又 稱為界面活性劑,覆蓋於顆粒表面。通常此等偶合劑 (coupling agent)同時具有極性之親水基,及恐水基。 而極性親水基易吸附於顆粒表面並易生成離子鍵;而恐水 基雖然與非極性高分子基材較為相容,但是顆粒之濕潤度 (wettability)反而減低[Pukanszky,1989]。

顆粒之表面處理,可以降低顆粒與顆粒間之聚集度, 但高分子基材與顆粒間之界面作用強度亦會減弱。另一方 面,偶合劑濃度亦不應過高或過低,濃度過低則表面處理 之效果不大,若濃度過高則部分偶合劑僅以物理性吸附於 顆粒表面,在混煉過程中易與顆粒分離,反而會對複材性 質造成負面影響。最佳之偶合劑濃度應可完全覆蓋顆粒表 面,並形成化學鍵結。至於反應性表面處理,則是藉偶合 劑與顆粒表面及高分子基材同時形成化學鍵結,以改善基 材與顆粒間之界面強度。

7

2-3-1 相容劑改質

於塑木複材中,相容劑扮演著極關鍵的角色,由於塑 膠基材本身屬於非極性、親油性物質,而木質纖維素因其 表面佈滿氫氧基(OH)呈現出極性、親水性物質之特徵, 兩者並不能互溶,而基材與填充劑兩者間之界面也因 為這個原因使得產生互斥的狀態,有鑑於界面性 質不佳將會影響機械性質,反應處理法例如氧化、接枝或 是官能基化便成為研究之目標,其中以添加相容劑使複材 界面官能基化較為常用。關於塑木複材的研究,已經有許 多文獻資料發表。其中較常用的相容劑有:PPgMA、 HDPEgMA、LLDPEgMA和 SEBSgMA 等。

對於相容劑的選擇主要有兩點,分別是以高分子之烷 基鏈的及官能基接枝度(degree of grafting)為依據。高分子 之烷基鏈之結構及分子量愈是與塑膠基材相似,兩者的相 容性愈高;且另一端的官能基要能跟木質纖維上的羥基反 應。有許多文獻研究有關利用添加木粉以補強聚烯類,如: 聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等[Oksman, 1996 and 1998; Karnani, 1997]。然而木粉為親水物質,但聚烯類多為疏水 性。這使得木粉和聚烯類間的反應不易,而兩者之間會形 成明顯的間隙,使得應力無法從基材傳遞到木質纖維。由 於表面性質的不相容通常會加入相容劑來改善此一問題。

8

首先以 PMPPIC 為含有氰胺基之化合物,可以和顆 粒表面之氫氧基形成化學鍵結,有著苯環間的交互作用, 對於木粉與基材間的相容的過程是很有幫助的,而 PMPPIC 通常應用於一般之塑膠材料如 PVC、PE、PP,此偶合劑含 有極性之親水基(異氰胺基,-N-C=O)及蜂巢式苯環結構,會 因為纖維素上的網狀組織,兩者結合後對於塑木複材機械 性質方面有所改善。

而 PMPPIC 與木粉之反應機構如下:

 $R-N=C=O +HO-Cellulose \rightarrow R-NH-COO-Cellulose$



氰胺基(-NCO)與 Cellulose-OH(填充劑的水合物)反 應,並且破壞 Cellulose-OH 的鍵結,使偶合劑能與填充劑 之間產生鍵結,使填充劑之間的界面更為緊密,並有助於 與基材之間的作用。

其次以 LLDPEgMA 反應機制為例,如圖 2-1,相容劑 一端具有可反應的官能基,可以跟木質纖維表面的羥基反 應,形成酯鍵或氫鍵的鍵結;另一端為長烷鏈與基材的結 構相似,可與基材相容。相容劑填補了木質纖維與塑膠基 材界面的空隙,將兩者連接起來,塑木複材的機械強度因 此得到顯著的提升。雖然反應性之相容劑化學反應機構複 雜,然而與非反應性偶合劑一樣,應該針對特定基材選擇 最佳之相容劑,能夠使用最適合之相容劑及濃度,方能形 成最低成本及最佳物性之複材系統。

關於相容劑之使用,接枝度與所接枝高分子烷基鏈乃 是最重要的參數。其中接枝度為酸類藉由接枝反應所成功 加入之重量濃度,而高分子烷基鏈可能為小的烷基鏈,或 是一些能官能基化高分子結構,因此,基材與相容劑所接 枝之高分子烷基鏈是否相容也相當重要。

10



圖 2-1 PEgMA 改質木粉機制圖

2-3-2 反應性改質

反應性單體有機化合物純粹是木質纖維與塑膠基材間 的直接連結的偶合橋樑,是一種提供兩種不同的官能基的 一種小分子。第一個官能基就先要與纖維素上的 OH 基反 應。第二,就是要擁有一個雙鍵,能與 PP 的 tertiary carbon 或 PE 的 secondary carbon 反應,例如除去一個氫原子後座 自由基反應。其中文獻中常使用改質製備之相容劑[Felix, 1991; 1993],如 PPgMA(聚丙烯接枝馬來酸酐,Maleic anhydride grafted polypropylene) 1993],其製作原理為馬來 酸酐先形成過氧化物,然後接枝於 PP 鏈上,依其馬來酸 酐含量、不同之接枝馬來酸酐的分佈、反應條件以及不同 分子量之聚丙烯,而有不同的結構[Sathe, 1994]。此類產 品目前已有許多商品化之產品。

於低溫或是溶液中,馬來酸酐會與 PP 之分子鏈發生 接枝反應,不過並不會影響 PP 基材之初始長度,其蜂巢 狀之結構如圖 2-2 之 PPgMA(a)所示。於混煉同時,其會使 用數個固定點與木質纖維之纖維素反應,進而產生包覆的 效果。於高溫狀態時,反應會牽涉 PP 分子鏈中之 -scission,而於斷鏈之末端形成馬來酸酐之共聚物,如圖 2-2 之 PPgMA(b)所示 [B. de Roover etc., 1995]。



圖 2-2 PPgMA 之反應機構推測

PEgMA 製備以傳統的自由基反應形式進行,而接枝反應的機制尚未完全清楚,因為高分子長鏈的關係反應機制 非常複雜,反應為一個多成分的反應,但大致上反應本身 可以分為起始、增長、終止階段,起始階段為馬來酸酐或 PE 因過氧化物分解形成自由基,如圖 2-3(a);增長階段中自 由基與基材或單體反應鍵結形成更長的鏈,如圖 2-3(b);最 後終止階段因自由基間的反應而終止,如圖 2-3(c)〔Gaylord etc.,1983〕。

影響反應接枝率與交聯的因素很多,例如過氧化物的 半衰期與有效含氧量、單體的種類、實驗溫度、物料分散 性、反應器中氧氣含量 ……等等,各因素都息息相關,而 文獻中最常利用單體種類與含量、過氧化劑與單體比值、 混煉轉速來加以探討。

a. 1)
$$PE \xrightarrow{RooR} PE*$$

$$\begin{cases}
1) PE \xrightarrow{RooR} PE* \\
2)2 MAH \xrightarrow{RooR} [*MAH^+ - MAH*] the maleic anhy dride excimer
\end{cases}$$
b. 3) $PE + [*MAH^+ - MAH*] \rightarrow PE* + [MAH^+ - MAH*]$

$$\begin{cases} 4) PE_* + [*MAH^+ - MAH_*] \rightarrow PE-MAH^+ - MAH_* \\ 5) PE-MAH^+ - MAH_* \rightarrow PE-MAH_* + [*MAH_*]_* \\ 6) PE-MAH_* + MAH \rightarrow reaction 5 \xrightarrow{nMAH} PE-(MAH)_n \end{cases}$$

C.

$$\begin{cases}
7) PE_* + nMAH_* \rightarrow PE_{-}(MAH)_n \\
8) PE_* + PE_* \rightarrow PE_{-}PE_{-}Crosslinking
\end{cases}$$

圖 2-3 製備 PEgMA 反應機制

(a). 起始階段(b). 增長階段(c). 終止階段

文獻中也常直接將單體、過氧化劑、基材、木粉經由 混煉押出製成複材,在混煉押出過程中,單體一邊與木粉 氫氧基反應一邊與基材鍵結,這種方式為在反應押出中製 備相容劑並與木粉作用,進而增加木粉與基材間的相容性。

2-3-3 滴定法測接枝率

在測定相容劑的接枝率方面,大部分的文獻所使用的 方法為酸鹼滴定測定法,而最常使用的鹼性滴定液為有機 鹼滴定液(TBAOH),指示劑為溴化瑞香酚藍,而實驗的原 理為利用甲醇來讓 MA 先開環如圖 2-4(a),在利用有機鹼 來加以酸鹼中和如圖 2-4(b)。而當溶液的顏色變成藍色為 滴定終點,藉以來測定相容劑的接枝率。



圖 2-4(a) TBAOH 酸 鹼 滴 定 原 理



圖 2-4(b) TBAOH 酸鹼滴定原理

2-4 表面性質檢測

2-4-1 表面張力的定義及測定

在大部分的討論中界面一直是很難被定義的,因每個 系統不盡相同,不過表面基本上可以說是一個突然的物性 變化所決定的邊界,這變化可以是密度、結晶結構、結晶 方向、化學吸收度、或不規則磁場排列等。所以表面通常 只有幾個分子或原子的厚度。但表面的性質及組成通常會 牽涉到界面的穩定性,這牽涉到蒸發、冷凝、溶解、沉澱、 和凝聚等,所以可見表面的重要性,而其中最重要的性質 就是表面張力。

Gibbs (1993)認為表面張力是由物質分子間之互相吸 引力所產生的,當液相和氣相接觸時,液體表面分子在液 面受左右均等之引力,但對液面上氣體分子的引力則近乎 等於零,結果只剩下拉向液體內部之引力,此力量使液體 表面面積盡量縮小而形成收縮內引力,此即為表面張力 (surface tension)或稱為表面自由能(surface free energy)。一 般而言,兩接觸界相若其中一相為氣相時,則其交界處稱 為表面(surface),若此兩交界相均非氣相,其交界處稱為 界面(interface)。

表面張力($_{s}$)由極性分量(polar component, $_{s}^{p}$)及分 散分量(dispersion component, $_{s}^{d}$)組合而成,其中極性分

18

量由偶極 - 偶極與偶極 - 感應偶極力以及氫鍵鍵結力所決定,分散分量由凡得瓦力及 London 分散力 (London dispersion force)所決定[Adamson,1990]。

常見之測定表面及界面張力方法有靜態法(static),分離法(detachment)及在相當短時間內測定的動態法(dynamic)。如毛細管上升法(capillary rise method)、wilhelmy平板法(plate methods)、圓環法(ring method)、液滴體積及液滴重量法(drop-volume and drop-weight Methods)、擺動噴射法(oscillating jet method)等[Adamson,1990],這些方法都是針對液態而言,並不適用於本研究之碳酸鈣顆粒表面張力之測定,而必需選擇較為複雜之IGC(逆向氣相色層分析法)測定[Schreiber,1989]。

2-4-2 IGC 之基礎原理與應用

2-4-2.1 IGC 之簡介

IGC 在 1967 年開始發展 [Kiselev, 1967], 理論和研究 方法於 1976 [Smidsrod, 1976] 年開始至今, 在表面科學領 域它的重要地位一直增加,當 IGC 剛發展時,只有學合成 高分子的人在使用,今天除了合成高分子應用之外,還可 用應於生物高分子、共聚合物、高分子鍵結、玻璃纖維、 碳纖維、觸媒、和固體食物等 [Schreiber, H. P., 1989]。 逆向氣相色層分析儀(inverse gas chromatograpy, IGC)是研究氣相色層分析儀(GC)管柱中不移動的非揮發性 物質,本身為任意選擇填充性GC。固定相的特質由鈍氣攜 帶已知成份的分子通過管柱來檢驗。

IGC 與 GC 的差別為, GC 大都用於測定未知的氣相或液 相之定量及定性分析,由進料口注入未知成分試料經由載 流氣體戴動通過分離管柱,由於分子大小的不同,在管柱 中的滯留時間也跟著不同,而被分離析出。IGC 為將待測 顆粒自行填充於填充管柱內,由進料口注入已知性質溶 劑,沿著填充管柱流經,藉由靜止相(stationary phase) 固-氣吸附特性,可決定溶劑的等溫吸附線,再配合 BET 等溫吸附理論可求其待測物之比表面積,利用表面熱力學 性質,可求其待測物之表面性質。

IGC 會引起如此大的使用動機主要是因為具有彈性且 對於高分子物理化學的數據在廣泛的範圍中都非常有用, 另外一個關鍵則是連結於 IGC 和熱力學的相互關係,測量 出填充於管柱內物質的熱力學性質。

2-4-2.2 IGC 之基礎原理

在定溫下進行等溫吸附,首先在注入口將溶劑氣化(溫度設定為高於溶劑沸點 50),使分子以氣態的方式在管

中流動。分子的大小不同在管柱中的滯留時間(retention time)也會跟著不同,小分子流動的速率較快,大分子的流動速率較慢,因此會在不同的時間被分離析出。如圖 2-5 為 methane、hexane、heptane 和 octane 蒸汽在恆溫 40 的 GC 管柱的色層分析圖,管柱填充物為 aramid fibers,以極稀薄(infinite dilution)濃度注入。



圖 2-5 不同蒸汽之 GC 層析圖

在管中的遲滯常以滯留體積(retention volume)表示 [Conder,1979]:

$$V_N = jF(t_R - t_M) \tag{2-1}$$

或

$$V_{N} = \frac{3}{2} (t_{R} - t_{M}) F \left(\frac{T}{273.15}\right) \frac{(P_{i}/P_{o})^{2} - 1}{(P_{i}/P_{o})^{3} - 1}$$
(2-2)

- *V_N*: 淨滯留體積(net retention volume)
- t_R: 溶質滯留時間(retention time)
- *t_M*: 非吸附物質的滯留時間
- *j*: 壓降校正因子(pressure-gradient correction factor)
- F: 載流氣體之流速
- P_i: 進入填充管柱之壓力
- Po: 離開填充管柱之壓力

 V_N 與靜止相固態的表面積 A 的關係可以下式表示:

$$V_{N} = K_{s}A$$
 (2-3)

其中 K_s為溶質在移動相(mobile phase)和靜止相(stationary phase)的分配係數,其定義如下:

$$K_s = \frac{c_s}{c} \tag{2-4}$$

其中 C。為溶質在靜止相的濃度, c 為溶質在移動相的濃度。

$$V_N = A(1 - jy_o) \frac{dc_s}{dc}$$
(2-5)

其中 j 為壓降校正因子, y_o 為溶質在氣相中的莫耳分率, 當 $y_o \rightarrow 0$ 時,可簡化成(2-4),式中(dC_s/dC) $\rightarrow K_s$ 。 dC_s/dC 不 是常數,但會隨注入濃度而改變,在極稀薄濃度時,所得 的層析圖(圖 2-6,a),波峰會在固定的位置出現,波為左右 對稱,溶質分配係數 K_s 為 1。在有限濃度時,低濃度時測 得的層析圖(圖 2-6,b)呈現不對稱的波,波開始時很陡峭, 結束時變得較寬,前端為快速上升,尾線則會拉長,微分 式 dC_s/dC 隨被吸附物的濃度增加而下降。在高濃度時(圖 2-6,c),呈現不對稱的波,波的起始較寬,但尾線陡峭,微 分式 dC_s/dC 隨被吸附物濃度增加而增加。色層分析出來的 形狀能幫助我們界定一般的等溫吸附曲線,相反的,等溫 線也能告訴我們色層分析大致會出現的形狀。



圖 2-6 不同注射量之 GC 層析圖 (a)極稀薄濃度(b)低濃度(c)高濃度

2-4-2.3 IGC 之應用

極稀濃度測定法

(a).表面張力非極性分量 s^d 之計算

將欲待測表面性質的固體填充於 IGC 管柱中進行等溫吸附,採用的注射量為極稀薄濃度,應用熱力學關係,其吸附自由能定義如下[Schultz,1989]

$$-\Delta G_A^o = RT \ln \left[\frac{K_s p_{s,g}}{\boldsymbol{p}_s}\right]$$
(2-6)

其中 R 為氣體常數, T 為吸附時的溫度, $p_{s,g}$ 及 _s分別為 在參考狀態時溶質的部分蒸氣壓及擴張壓,其值分別為 $101kN/m^2(1atm)$ 和 0.338mJ/m²。

聯立(2-3)及(2-6)可得

$$-\Delta G_A^o = RT \ln \left[\frac{V_N p_{s,g}}{A \boldsymbol{p}_s} \right]$$
(2-7)

等溫吸附 T, R, A, p_{s,g}和 。皆為常數, 方程可簡化成

$$\Delta G_A^o = RT \ln V_N + const \tag{2-8}$$

從非極性的碳氫(hydrocarbon)蒸氣(直鏈的烷類)在無限稀 薄色層分析數據中可求得 London 分散力成分的表面自由 能 s^d , 熱力學 G_A^{CH2} 改變量可從一個甲烯基團(methyene group)CH₂吸附得知,其定義如下:

$$\Delta G_A^{CH_2} = \Delta G_A^{C_{n+1}H_{2n+4}} - \Delta G_A^{C_nH_{2n+2}}$$
(2-9)

London分散力分量的表面張力非極性分量。^d由下式求得

$$\boldsymbol{g}_{s}^{d} = \frac{1}{\boldsymbol{g}_{CH_{2}}} \left[\frac{\Delta G_{A}^{CH_{2}}}{2NA_{CH_{2}}} \right]^{2}$$
(2-10)

聯立(2-8)(2-9)(2-10)可得

$$\boldsymbol{g}_{s}^{d} = \frac{1}{\boldsymbol{g}_{CH_{2}}} \left[\frac{RT \ln \frac{V_{N(C_{n+1}H_{2n+4})}}{V_{N(C_{n}H_{2n+2})}}}{2Na_{CH_{2}}} \right]^{2}$$
(2-11)

其中 N 為 Avogadro's 常數, A_{CH2} 為甲烯基團截面積, $(A_{CH2}=0.06nm^2)$, $_{CH2}$ 為只有甲烯基團聚乙烯 (polymethyene)的假設面的表面張力,計算式如下

$$g_{CH_2} = 35.0 + 0.056(20 - T)$$
 (mJ/m²) (2-12)

其中 T 為實驗溫度

(b).極性交互能量 I^{sp} 之計算

由(2-6)式也可以化成

$$-\Delta G_A^o = RT \ln \left[\frac{CV_N}{S.g}\right]$$
(2-13)

其中 R 為氣體常數, T 為管柱溫度, C 為 299, S 為比表面積, *V_N*為滯留體積, g 為管柱填充克數

$$V_g = \frac{V_N \cdot 273}{T \cdot W_s} \tag{2-14}$$

利用上式取對數對 log Vg 及不同碳數(Cn) 做圖, 觀察是 否成線性關係。

固體吸附的表面自由能(_。)可分為分散分量(倫敦力或 非特定)及特定分量(極性、酸鹼及氫鍵)

$$\boldsymbol{g}_{s} = \boldsymbol{g}_{s}^{d} + \boldsymbol{g}_{s}^{p} \tag{2-15}$$

上式之 ^{*d*} 為表面張力之分散分量 , *^p* 為表面張力之極 性分量

由(2-9)可得到下式

$$\Delta G_A^{CH_2} = -RT \ln \frac{V_{N(n)}}{V_{N(n+1)}}$$
(2-16)

上式 G_A^{CH2} 提供烷基的之間的分散分量的估算值,在固體表面及烷基之間沒有極性的作用下。 在非極性液體和表面之間可以定義黏著功 _a為

$$_{a} = 2(\begin{array}{cc} d & d \\ 1 & s \end{array})^{1/2}$$
 (2-17)

黏著功 a 是跟-CH₂-吸附的自由能增加有關,因此黏著功 a 又可以寫成下式

$$_{a} = \frac{\Delta G_{CH2}}{Na} = 2({}_{CH2} {}_{S}{}^{d})^{1/2}$$
 (2-18)

黏著功 。有可以表示成兩個分量

$$_{a} = \quad \overset{d}{_{a}} + \quad \overset{sp}{_{a}} \tag{2-19}$$

上式。^d 為黏著功之分散分量,。^{sp} 為黏著功之極性分量 一個被吸附劑在靜止相層析管柱的吸附情況下可以寫成下 式

$$-\Delta G_A^o = Na \quad {}^{\rm d}_{\rm a} + Na \quad {}^{\rm SP}_{\rm a} \tag{2-20}$$

由上式- G^{0}_{A} 對分子表面積 S.A 做圖,由極性的被吸附劑 與烷基鏈之間的差可以的到- G^{0}_{A} ,如圖 2-7 所示。

 $a = a^{d-ref}$ (a^{d-ref} 為烷基鏈的黏著功),代入上式即可得

$$-\Delta G_A^o = Na \quad {}_{a}^{d-\text{ref}} + Na \quad {}_{a}^{\text{SP}}$$
(2-21)

因-
$$G^{0\text{-ref}}_{A} = Na \quad a^{d\text{-ref}}$$
,故可得
 $-\Delta G^{o}_{A} = -\Delta G^{o\text{-ref}}_{A} + Na \quad {}^{\text{SP}}_{a}$ (2-22)

由上式得

$$-\Delta\Delta G_A = -(\Delta G_A^o - \Delta G_A^{o-ref}) = Na \quad {}^{\text{SP}}_{a} \tag{2-23}$$



圖 2-7 - G⁰_A 與分子表面積的關係圖[Wang,1991] 上式配合圖 2-6 可得表面張力極性交互能量 I^{sp} 為

$$\mathbf{I}^{\rm sp} = {}_{\rm a}^{\rm SP} = \frac{-\Delta\Delta G_A}{Na} \tag{2-24}$$

(c).表面酸鹼特性測定

Schult's 認為要決定特定的交互能量一定要注射極性 的注射劑,可以利用酸檢注射劑與直鏈烷類間的自由能差 可以寫成下式:

$$G^{sp} = RTlnV_N - RTlnV_N(ref)$$
(2-25)

而 G^{sp} 又可以寫成與溫度的關係式如下:

$$G^{sp} = H^{sp} - T \quad S^{sp} \tag{2-26}$$

而 *H^{sp}*又可以寫成下式:

$$H^{sp} = K_A DN + K_B AN \tag{2-27}$$

在以 *H^{sp} /AN* 為 y 軸, *DN/AN* 為 x 軸作圖,可以從截距 與斜率找出 K_A 與 K_B。

而如果 K_A 越大代表其酸性特質越強,就木粉而言, 其值越大表示木粉表面氫氧基越多,因此可以利用 K_A 值 的改變來加以解釋木粉表面氫氧基的量變化。

2-4-3 傅立葉紅外光譜

Pandey(1999)以傅立葉紅外光研究不同木粉不同的特 性官能基。而Kazayawoko等人(1997)與Oksman等人(1998) 則分別利用紅外光譜分析木粉纖維與相容劑馬來酸酐處理 之聚丙烯及 SEBSgMA 形成酯化反應之官能基變化情形。 而 Moon等人(1998)則比較利用紅外光譜之 DRIFT(diffuse reflectance fourier transform infrared)及 ESCA(electron spectroscopy for chemical analysis)分析經處理後木粉官能 基定量分析之優劣。

2-4-3.1 紅外光吸收光譜

紅外光能量較紫外光與可見光為低,基本上侷限於觀 察分子內不同振動能階(vibrational levels)間的躍遷。因分 子內原子的相對位置並不固定,會藉不同型態的振動而改 變 位 置,振動形式主要分為伸展(stretching)及彎曲 (bending)。

除光學異構體外每一分子之紅外光譜各個不同,且分 子中各官能基具有一定之吸收頻率,受分子其餘部分影響 甚小,故紅外光譜為甚有效探詢分子結構之工具。傅立葉 轉換紅外光譜儀是將干涉器(interferometer)所得到的吸收 強度對時間的關係圖,即時間範圍光譜(time-domain spectrum),利用數學之傅立葉轉換方法處理後,轉換成吸 收強度對頻率的關係圖,即頻率範圍光譜 (frequency-domain spectrum)。

傅立葉轉換紅外光譜(FTIR)為一種迅速、容易且非破 壞性的方式,即使極少量的樣品亦可得到相當好且精確的 光譜,可用以直接了解樣品的特性及變化[Pandey,1999]。

2-4-3.2 漫射式傅立葉紅外光譜

實驗利用 DRIFT 技術之裝置,用以直接量測得固態木 粉表面之相關變化。此裝置之示意圖(如圖 2-8)。於塑木複 材中我們利用 FTIR 進行觀察相容劑之具可反應的官能基 的一端與木質纖維表面之羥基反應,是否形成酯鍵或氫鍵 的鍵結觀察。

2-3-4.3 Kubelka-Munk 紅外光譜分析

Kubelka-Munk 經由穿透光譜分析 (transmission spectrum)及吸收光譜分析 (absorbance spectrum)創造出 Kubelka-Munk 光譜。而 Kubelka-Munk 單位與濃度呈線性 關係,而且被應用於散射式光譜分析中。Kubelka-Munk 將 穿透及吸收光譜轉換成 Kubelka-Munk 光譜,其轉換方程 式如下:

$$Kubelka - Munk = \frac{[1 - Transmission]^2}{[2 \times Transmission]}$$
(2-28)

% Transmission =
$$10^{(2-absorbance)}$$
 (2-29)



圖 2-8 Optical diagram of the diffuse reflection attachment for transfer of IR radiation to the sample and for direction of IR radiation to the detector.

參、實 驗

3-1 實驗材料及藥品

(A)基材:

- (1).熱塑性商用高密度聚乙烯,品名為台塑烯,商品名為
 為 Taisox 9003,吹膜成型級,密度為 0.954g/cm³,
 熔點 132。
- (2). 熱塑性商用高密度聚乙烯,品名為台塑烯 7004,吹
 膜成型級,密度為 0.952g/cm³,熔點 131。

(B)填充劑:

- (1).進口木粉(GW):德商 J.Rettenmainer & Sohne GMBH 提供,品名:Celluflex 為纖維素的一種,纖維平均 長度為 156.4µm,平均寬度為 25.3µm(由 SEM 測 得),視密度為 0.10~0.12g/cm³,含水率 6±2%。
- (2).國產木粉(TW),德新環保公司提供,含水率7± 2%。

(C).相容劑

LLDPEgMA:為 Du Pont 公司所提供,產品名為 Fusabond E Series。型號為 MB-226D(馬來酸酐處理之低密度線性

聚乙烯),接枝率為 0.9%,熔點為 122。 (D)偶合劑:

PMPPIC: Poly(Methylene(Polyphenyl)Isocyanate), Polysciences 公司製造,景明化工提供。棕色黏稠性液 體, specific gravity: 1.200, flash point >109 , boiling point: 200 。

(E). Monomer :

- 馬來酸酐(maleic anhydride),由景明化工公司提供,純度 99.0%,沸點 200,熔點 52-54。
- 7. 丙烯酸(acrylic acid), 純度 99.3%, 沸點 139, 密度
 1.051g/ml, 熔點 13。

(F). Peroxide :

- a. dicumyl peroxide, DCP, 分子量 270.37 g/mol, 熔點 38, 半衰期在 116 時為 10 小時, 171 時為 1 分 鐘。
- b. di-t-butyl peroxide, DTBP, 分子量 146.2 g/mol , 半衰期在 124 時為 10 小時, 190 時為 1 分鐘。

(G).被吸附劑:
a. 正-己烷 (n-hexane,C6)

物性:無色液體; M_w=86.18; 比重 0.6603 (20/4); 沸 點 68.7 ,凝固點 -95 ; Tedia company, made in USA, HPLC 級。

b.正-庚烷 (n-heptane,C7)

物性:無色液體; M_w=100.21;比重 0.6837 (20/4); 沸點 98.4 ,凝固點 -90.6 ; Tedia company, made in USA, HPLC 級。

c.正-辛烷 (n-octane,C8)

物性: 無色液體; M_w=114.23; 比重 0.7026 (20/4); 沸點 125.6 ; 凝固點 -56.8 ; Tedia company, made in USA, HPLC 級。

d.正-壬烷 (n-nonane,C9)

物性:無色液體; M_w=128.26;比重 0.7176 (20/4); 沸點 150.8 ;凝固點 -51 ; Tedia company, made in USA, HPLC 級。

e.苯 (benzene)

物性: 無色液體; MW=78.12; 比重 0.8765 (20/4), 沸點 80.1; 凝固點 5.5; Tedia company,

made in USA , HPLC 級。

f.甲苯 (toluene)

物性: 無色液體; MW=92.15; 比重 0.8669 (20/4

), 沸點 110.6 ; 凝固點 -95 ; Tedia company, made in USA, HPLC 級。

g.乙基苯 (Ethylbenzene)

物性: 無色液體; MW=106.16; 比重 0.867(20/4), 沸點 136; 凝固點 -93; Tedia company, made in USA, 試藥級。

h.丙基苯(Propylbenzene)

物性: 無色液體; MW=120.19; 比重 0.862 (20/4

),沸點 159 ;凝固點 -99 ;Tedia company, made in USA,試藥級

i.三氯甲烷(trichloromethane)或(chloroform)

物性: 無色液體; MW=119.38; 比重 1.493 (20/4), 沸點 62.26; 凝固點 -63.5; Tedia company, made in USA, HPLC 級。

j.乙酸乙酯(Ethyl acetate)

物性:無色液體; MW=88.11; 比重 0.902 (20/4

), 沸點 77 ; 凝固點 -84 ; Tedia company, made in USA, HPLC 級。

k.乙醚(Diethyl ether)

物性:無色液體; MW=74.12; 比重 0.706 (20/4), 沸點 77 ; 凝固點 -116 ; Tedia company, made in USA, HPLC 級。

probe	CCl ₃	乙醚	乙酸乙酯
AN	23.1	3.9	9.3
DN(kcal/mol)	0	19.2	17.1

AN、 DN: Gutmann's acceptor and donor number (H).溶劑:

對二甲苯由美商 Tedia 公司提供, certified 99%, 沸點 為 138, 密度為 0.866 g/cm³。

(I).有機鹼滴定液:

tetrabutylammonium hydroxide solution, TBAOH, 25% in methanol (0.8M), Fluka 公司提供, flpt: 11 。

(j).指示劑:

溴化瑞香酚藍, bromothymol blue, PH<6.2, 黃 色;6.2<PH<7.6, 綠色;PH>7.6, 藍色。

3-2 實驗儀器

- a.乾式攪拌器:恆志機械,型號:MIXT15L,如圖 3-1
- b.氣相層析儀 (GC):廠牌: Perkin Elmer,型號: AutoSystem XL,如圖 3-4
- c.烘箱: 廠牌: RISEN,型號: RHD-453
- d.萃取裝置: Soxhlet extractor, 如圖 3-2
- e.紅外線光譜儀(FTIR):廠牌: Bio-Rad,型號: FTS-40,配件:DRIFT,分析軟體 Bio-RAD Win-IR v.4.14

f. 塑譜儀: 廠牌: Barbender, 型號: PL200, 如圖 3-3

3-3 實驗方法

3-3-1 木粉的表面處理

3-3-1.1 預拌處理

此方式主要是讓處理劑與木粉能過因高速攪拌混合 均勻,處理的有 PMPPIC 與木粉、反應性改質的預處理 部分,而為了讓處理劑均勻的分散於木粉表面,實驗採 用乾式法作表面處理,乾式攪拌機如圖 3-1,方法為利 用溶劑(丙酮)約 200ml 將處理劑溶解後,將 1400g 木粉 放於乾式攪拌機,再將配好之處理劑依多次少量的方式 加入,以免因一次加入太多而讓木粉因為濕度太高而黏 於攪拌機中,讓處理劑可以更均勻的分佈於木粉中, PMPPIC 處理濃度為 1、2、3、4、5phf;反應性改質單 體(MA、AA)處理濃度為 4phf,DCP 添加量與單體比值 為 0.02、0.05、0.08、0.11、0.14,而乾式攪拌機轉速設 定為 60rpm/min,處理時間為 2 個小時,溫度控制在 110

以避免木粉焦化,讓處理劑與木粉充分混合作用,使 處理劑中無機性官能基能與木粉表面氫氧基產生化學鍵 結而覆蓋於顆粒外層。

3-3-1.2 混煉處理

(a).PMPPIC

利用乾式攪拌機處理後之木粉,於烘箱中烘乾,溫 度設定 65 烘乾 48 小時,取烘完之木粉 30 份,70 份 HDPE(9003),基材由主進料進料,處理後之木粉由測進 料進料,經雙螺桿混煉押出複材。

(b).LLDPEgMA

取 70 份 HDPE(9003), 30 份木粉, LLDPEgMA 處 理濃度分別為 6.67、13.33、20、26.67、33.3phf,基材 與 LLDPEgMA 混合後由主進料進料,木粉於烘箱中烘 乾,溫度設定 65 烘乾 48 小時後由測進料進料,經雙 螺桿混煉押出複材。

(c).反應性塑木複材改質

利用乾式預混後之木粉於烘箱中烘乾,取烘完木粉 30 份,70 份基材(7004),木粉由測進料進料,基材由主 進料進料,經雙螺桿押出製成複材。

3-3-1.3 木粉萃取

為了解處理劑對塑木複材中木粉的影響,因而需要進 一步利用萃取的方式將木粉由複材中取出,步驟如下:

a. 取混煉的複材顆粒約 0.2g,加入至添加對二甲苯溶劑之
 20ml 樣品瓶中,並置於 110 之烘箱中,進行大部分基
 材的溶解的過程,其間置換數次溶劑,如此反覆動作為
 時約 24 小時,直至大部分木粉纖維呈分散狀。

b.利用 Soxhlet extractor (如圖 3-2 所示) 裝置,將經過初步

萃取之木粉置入管型濾紙中,取適量之溶劑(對二甲苯),使溶劑操作於沸騰狀態,以連續迴流萃取的方式進 行殘餘物質的萃取,萃取操作時間為 72 小時。

- c.取出管型濾紙中之木粉纖維烘乾,以利於接下來欲了解 複材中添加相容劑對木粉的影響之研究。
- 3-3-2 反應性接枝分析

實驗中主要探討單體與基材間的接枝效果,改變不同的過氧化劑添加量,以決定 PE 改質配方,以利我們 在雙螺桿下的操作。

(a).塑譜儀接枝反應

實驗中儀器上的設定為轉速為 100 rpm/min,料溫為 170 ,基材 (PE7004)與單體 (MA、AA)總重為 30g,基材為 94%,單體為 6%,過氧化劑 (DCP、DTBP)添加量與單體的比值為 0.02、0.05、0.08、0.11、0.14,而實驗步驟如下:

- 1. 先利用粉碎機將基材與 MA 粉碎成粉末。
- 2. 待塑譜儀溫度穩定後,將基材粉末 3/4 的量先行加入塑 譜儀中待完全熔解,再將單體(MA、AA)、過氧化劑與

剩餘的 1/4 的 PE 加入,實驗時間為 12 分鐘。 3. 記錄最後溫度與扭力。

(b).滴定法測定接枝率

為了找出我們自備的相容劑其接枝率,實驗中我們 利用酸鹼滴定的方式來加以測定,而鹼性滴定液選用 TBAOH,指示劑為溴瑞香草藍。實驗步驟如下:

- 將由塑譜儀得到的自備相容劑減成小片狀,置於 110 的烘箱中 24 小時,此動作在於將沒有與 PE 鍵結的單體 排除。
- 2. 取 1g 的相容劑至於 200ml 的燒瓶中,加入 80ml 的對-二甲苯,放於 110 的烘箱中 1 個小時待相容劑溶解。
- 將燒瓶至於磁石攪拌機中,一邊加熱一邊攪拌,加入配 好(1wt% in methanol)的指示劑,再利用有機鹼滴定液加 以滴定,待溶液從黃變綠,再由綠變藍,記錄滴定液體 積。

(c).凝膠分析

將由塑譜儀得到的自備相容劑減成小片狀,置於 110 的烘箱中 24 小時,取 1g 的相容劑至於 200ml 的 燒瓶中,加入 80ml 的對-二甲苯,放於 110 的烘箱中 1 個小時待相容劑完全溶解,先將濾紙與漏斗加熱,利 用抽氣過濾法乘熱將溶液過濾,收集濾餅置於 110 烘 乾後秤重。



圖 3-1 乾式攪拌機裝置圖



圖 3-2 Soxhlet extractor 裝置圖



圖 3-3 Barbender 塑譜儀

3-3-3 表面鍵結 FTIR 光譜儀測定方法

測試之木粉為不同方式處理之木粉。利用 12.5mm 的樣品盤,配件:DRIFT,分析軟體 Bio-RAD Win-IR v.4.14),以 KBr 與未處理木粉當 background,分別測 得未處理的木粉、PMPPIC 乾式攪拌與雙螺桿押出萃取 之木粉,乾式處理濃度分別為 1、2、3、4、5phf;及 MA、 AA 處理濃度 4phf, DCP 添加量分別為 0.0& 0.2、0.32、 0.44、0.56phf,掃瞄範圍為 4000 ~ 500 cm⁻¹,並設定 Resolution 為 4cm⁻¹, Speed 為 5KHz 及掃描次數為 100 次,掃描遲滯時間為 3 秒,最後以 Kubelka - Munk 單位 進行木粉纖維之紅外光譜分析。

3-3-4 表面能量 IGC 測定方法

- 1. 將木粉以 110 烘箱烘乾 6 小時。
- 2. 將烘乾後的木粉稱重 0.6g,慢慢的填充於填充管 (OD=4mm,ID=3.25mm,L=50cm)內,在管柱的前後 二端加石英綿來固定木粉。(讓木粉不會因載體流 動而被帶出)。
- 3. 將填充管裝於 IGC 裝置內,裝置如圖 3-4 所示, 並檢查接頭是否鎖緊,在管的前端處加裝一個壓 錶,可測得流經填充管的壓降,(其出口的壓力為 大氣壓 1atm)。
- 4. 打開氮氣 (N₂)鋼瓶上的閥,其壓力調至 7kg/cm²,
 設定氮氣流量為 12ml/min、管柱溫度 60 、入口

溫度 118 、FID 偵測器溫度 200 、空氣氫氣流 量皆為零,先空跑 48 小時,以待管柱內填充床的 穩定。

- 空跑完後將空氣及氫氣流量調為 450 及 45 ml/min,其壓力調至 7kg/cm²,當流量穩定後點燃 FID 的火,熱機空跑 2 小時,等儀器穩定,再作 實驗。
- 6. 儀器穩定後,注入口管柱溫度設定為高於注射劑 的沸點 50 (以讓注射劑可以馬上汽化),注射口 處注射 0.01µ1的被吸附劑,帶被吸附劑完全跑 出停止,由電腦記錄層析圖(應答對時間的關係)。





圖 3-4 IGC 裝置簡圖

3-3-5 表面性質計算流程

(極稀濃度法, Gray's method)





圖 3-6 表面張力極性交互能量 (I^{sp})計算流程圖



圖 3-7 酸鹼性質 K_A、K_B計算流程圖

肆、 結果與討論

4-1 相容劑改質

將未處理與表面處理過的木粉分別進行 IGC 測定,管 柱溫度為 60 。木粉經 PMPPIC 乾式預混與雙螺桿押出處 理,處理濃度分別為 1、2、3、4、5phf,而 LLDPEgMA 雙螺桿押出處理木粉濃度為 6.67、13.33、20、26.67、 33.3phf。

4-1-1 PMPPIC 乾拌處理分析

(a).IGC

圖 4-1、4-2 為不同碳數所測得的 GC 層析圖,所得的 圖形極為對稱,此為極稀濃度之標準層析圖形,並且發現 分子愈小越容易通過管柱,即滯留時間愈短,分子愈大越 不易通過管柱,即滯留時間愈長,並進一步由圖 4-3 未處 理與 PMPPIC 乾拌處理之木粉其淨滯留體積的指數 (logVg)對不同碳數的烷基(Cn)作圖皆呈線性關係, 更進一步表示注射劑濃度在極稀薄濃度之範圍內,因此進 一步可利用 Gray's method 來計算表面張力分散分量。

55

而表面張力極性交互能量 *I^{sp}* 測定,其計算過程由圖 3-6 所示,圖 4-4 為被吸附劑的吸附自由能對分子面積作 圖,並從圖中計算求得非極性分子與極性分子(苯)之間 的垂直距離為- G,並利用方程式(2-24)式,即可計 算得 *I^{sp}*。

圖 4-5 利用不同碳數相同溫度 60 下進行極稀濃度等 溫吸附之測試結果,由圖中得知進口木粉經 PMPPIC 處理 ,隨著處理濃度的增加而降低,進口木粉經 PMPPIC 乾拌 處理濃度約大於 3phf後 。^d並無明顯的變化,推斷 PMPPIC 乾式攪拌處理進口木粉飽和濃度約在 3phf。

未處理木粉及經 3phf PMPPIC 乾拌處理,以不同烷基 及極性的被吸附劑進行 IGC 測定,圖 4-6 為未處理木粉滯 留體積對飽合蒸汽壓關係圖,由圖中可發現不同烷基間呈 線性關係,並且烷基與極性之間有明顯的間距,表示極性 分子是比假設有相同蒸汽壓的烷基分子有較強的交互作 用,因此推斷木粉的表面應由極性分子所支配,而其間的 差距越大代表極性表面越強。圖 4-7 為 PMPPIC 乾拌處理 過後的滯留體積對飽合蒸汽壓關係圖,由圖中明顯發現處 理過後極性被吸附劑的滯留體積降低,並且完全落在非極 性被吸附劑線上,推斷極性與非極性的分子在處理過後對 木粉表面作用相同的所致,極性分子的作用降低,表示經 表面處理後表面極性能量有明顯降低,這也代表木粉經處 理後表面氫氧基被反應而減少。



圖 4-1 未處理木粉 IGC 層析圖



圖 4-2 3phf PMPPIC 乾拌處理木粉 IGC 層析圖



圖 4-3 未處理與 PMPPIC 乾拌處理木粉 淨滯留體積對注射劑碳數關係圖



圖 4-4 木粉表面自由能對注射劑分子截面積關係圖



圖 4-5 PMPPIC 處理表面能量對處理濃度關係圖



圖 4-6 未處理木粉淨滯留體積對注射劑蒸汽壓關係圖



圖 4-7 3phf PMPPIC 處理木粉淨滯留體積對注射劑蒸汽壓 關係圖

(b)FTIR

測定乾式攪拌後 PMPPIC 表面濃度

為了了解處理對於木粉表面之影響,我們利用紅外光 譜分析之 DRIFT 方法,用以直接觀察處理後對木粉纖維的 影響。當以 KBr 當 background,進一步對於處理過後之木 粉進行定性分析,首先測得利用 PMPPIC 處理進口之光譜 圖,如圖 4-8 所示,而木粉與經 PMPPIC 處理產生之主要 特性波峰如表 4-1,我們可以發現經 PMPPIC 處理後產生 之官能基-C-N-H(1538cm⁻¹), - C=O(1700cm⁻¹)並無很明顯 的變化。

當我們利用未處理木粉當 background 進行分別測試 PMPPIC 乾拌處理濃度 1、2、3、4、5phf,光譜圖如圖 4-9 所示,處理後產生之官能基波峰 C-N-H(1538cm⁻¹)、 C=O(1700cm⁻¹)、-NCO(2277cm⁻¹)的強度隨處理濃度的增 加而增加,再將波峰高度與處理濃度作圖如圖 4-10 所示, 當處理濃度達 3phf 左右,C-N-H(1538cm⁻¹),-C=O(1700cm⁻¹) 波峰高度就無明顯變化,與 IGC 表面能量測定有相同之結 果,推斷 PMPPIC 乾拌處理木粉其飽合濃度約在 3phf,而 在未反應之氰胺基-NCO(2277cm⁻¹)隨處理濃度增加而增 加。

表 4-1 FTIR 測量木粉吸收波峰與官能基對照表

Wavenumber(cm ⁻¹)	Assignments		
3500~3300	OH stretching		
3100~2600	CH stretching of CH ₂ and CH ₃		
1750~1700	C=0 stretching		
1645	Adsorbed OH, conjugated C=0		
1430	CH deformation(asymmetric)		
1372	CH deformation(symmetric)		
892	Glucose ring stretch		
2277 *	-NCO stretching		
1700 *	-C=0 stretching		
1538 *	-C-N-H stretching		
1280 *	-N-C=0 stretching		

*PMPPIC 處理過後產生的官能基,其餘為木粉本身所有



圖 4-8 PMPPIC 處理進口木粉漫射式紅外線光譜圖



圖 4-9 以未處理木粉為 background PMPPIC 乾式攪拌處理後木粉之紅外線光譜圖



圖 4-10 由圖 4-9 決定之波峰高度與處理濃度比較

4-1-2 PMPPIC 混煉改質之分析

(a). IGC

我們為了進一步瞭解木粉表面處理與機械性質的關係,所以我們再將 PMPPIC 乾拌處理的進口木粉在雙螺桿 中混煉製成複材,複材經萃取所得之木粉進行測試。

在圖 4-11 與表 4-2 中我們可以發現經雙螺桿混煉押出 後, ^d 隨處理濃度的增加而下降,處理濃度超過 4phf 後, ^d 下降的比乾式攪拌處理時還低,推斷經雙螺桿混煉押 出會將乾拌時未反應之 PMPPIC 會再與木粉表面進行反應 造成。而參考另外一位同學機械性質方面,最適處理濃度 約 3~4phf,與表面能量的測試有相同的結果。

由表 4-2 我們可以發現經雙螺桿混煉押出後,處理濃 度超過 4phf 後, *I^{sp}*下降的比乾式攪拌處理時還低,因此推 測經雙螺桿混煉會將乾拌時未反應之 PMPPIC 再與木粉表 面進行反應,與表面能量分散分量有相似之結果。

69



圖 4-11 在不同處理方式下表面張力分散分量 。^d 對相容 劑處理濃度關係圖

PMPPIC	0	1	2	3	4	5
Dry blending						
(phf)						
d s	31.5	25.8	24	23.59	23.17	24.11
(mJ/m^2)						
$I^{s p}$	54.90	48.7	44.7	42.87	42.50	42.80
(mJ/m^2)						
PMPPIC	0	1	2	3	4	5
Twin-screw						
(phf)						
d s	32.0	28.3	25.8	24.2	22.5	21.9
(mJ/m^2)						
I ^{s p}	55.50	49.4	46.6	43.2	41.30	40.5
(mJ/m^2)						

表 4-2 PMPPIC 乾拌與混煉處理表面能量的比較

(b)FTIR

測定雙螺桿混煉萃取 PMPPIC 表面濃度

利用未處理木粉當 background 進行,分別測試 PMPPIC 乾拌處理後再經雙螺桿混煉押出萃取,而乾拌處 理濃度為濃度 1、2、3、4、5phf,光譜圖如圖 4-12,發現 處理後產生之官能基波峰 C-N-H(1538cm⁻¹)、 C=O(1700cm⁻¹)的強度隨處理濃度的增加而增加,再將波 峰高度與處理濃度作圖如圖 4-13所示,反應產生之官能基 (-C-N-H)波峰高度一直增加,尚未有一明顯飽和濃度出 現,表示經雙螺桿押出其處理飽和濃度比乾式攪拌處理為 大,與 IGC 表面能量測定有相同之結果,而在未反應之異 氰胺基-NCO(2277cm⁻¹)並未出現,進一步測定萃取液是否 有 PMPPIC 殘留,如圖 4-14,由圖中可以發現萃取液與對 -二甲苯相同,沒有-NCO 吸收峰出現,因此推斷乾拌未反 應之 PMPPIC 會在雙螺桿押出中再進一步與木粉反應。

72


圖 4-14 以未處理木粉為 background PMPPIC 雙螺桿押出萃取後木粉之紅外線光譜圖



圖 4-13 由圖 4-12 決定之波峰高度對處理濃度比較



圖 4-14 5phf PMPPIC 雙螺桿押出 複材之萃取液與對-二甲苯之光譜圖

4-1-3 LLDPEgMA 混煉改質之分析

圖 4-15 為測定 20phf LLDPEgMA 改質之木粉,在不 同碳數下溫度 60 下所測得的 GC 層析圖,所得的圖形極 為對稱,此為極稀濃度之標準層析圖形,證明了打入濃度 在極稀薄濃度範圍內。

圖 4-16 為 LLDPEgMA 處理過後的滯留體積對飽合蒸 汽壓關係圖,與未處理木粉如圖 4-6 比較,明顯發現處理 過後極性被吸附劑的滯留體積降低,並且幾乎落在非極性 被吸附劑線上,推斷極性與非極性的分子在處理過後對木 粉表面作用相同的所致,極性分子的作用降低,表示經表 面處理後表面極性能量有明顯降低,這也代表木粉經 LLDPEgMA 處理後表面氫氧基被反應而減少。

圖 4-17 為 *I^{sp}* 和 ^d與 LLDPEgMA 處理濃度關係圖, 由圖中得知經 LLDPEgMA 處理 ^d隨著處理濃度的增加 而增加,濃度達 20phf,表面能量分散分量無明顯變化, 推斷進口木粉經 LLDPEgMA 處理飽合濃度約為 20phf。而 另外另外一位同學機械性質方面比較,飽和濃度約 20~26.67phf,與這裡表面能量的測試有相似的結果。這是 因為經過 LLDPEgMA 處理後,木粉表面會被 PE 所覆蓋, 而木粉表面能量分散分量會趨於 PE 的表面能量分散分 量。圖中也可以發現木粉表面張力極性交互能量 *I^{sp}*隨著相 容劑處理濃度的增加而下降,表面極性作用降低,

76

LLDPEgMA處理濃度大於 20phf 後表面張力極性交互能量 無明顯變化,因此推斷飽合濃度約在 20phf,此趨勢與表 面能量分散分量 ^d 相似。



圖 4-15 20 phf LLDPEgMA 處理木粉 IGC 層析圖



圖 4-16 20phf LLDPEgMA 處理木粉 淨滯留體積對注射劑蒸汽壓關係圖



4-1-4 LLDPEgMA 與 PMPPIC 混煉改質之比較

由表 4-3 我們可以發現木粉經 PMPPIC 雙螺桿押出處 理濃度超過 2phf 後, *I^{sp}*下降的比 LLDPEgMA 處理的還多, 因為 PMPPIC 本身有很多的異氰胺基可以與木粉表面氫氧 基作用,所以只要使用較少的量就可以達到很好的效果。 但是 PMPPIC 價格較為昂貴,在處理成本上略高一些。

PMPPIC	0	1	2	3	4	5	
Twin-screw							
(phf)							
d s	32.0	28.3	25.8	24.2	22.5	21.9	
(mJ/m^2)							
$I^{s p}$	55.50	49.4	46.6	43.2	41.30	40.5	
(mJ/m^2)							
LLDPEgMA	0	6.67	13.33	20	26.67	33.3	
Twin-screw							
(phf)							
d s	31.3	32.0	33.0	33.7	33.8	34.0	
(mJ/m^2)							
$I^{s p}$	56.50	52.50	50.10	48.50	48.40	48.30	
(mJ/m^2)							

表 4-3 不同相容劑處理表面能量的比較

4-2 PE 反應接枝

在 PE 改質的實驗中基材為 94 份,單體為 6 份,而過 氧化劑額外添加量為與單體比值 0.02、0.05、0.08、0.11、 0.14 實驗中主要改變過氧化劑的添加量對改質效果的差異 性加以探討。

圖 4-18 中發現當 DCP 過氧化劑添加後溫度與扭力都 有很明顯的提升,扭力與溫度隨著過氧化劑的增加而增 加,在 DCP 的添加量達與 MA 比值 0.08 0.11 時溫度與扭 力接有趨緩的趨勢;而在圖 4-19 中,添加 DTBP 過氧化劑 時也有類似的情形。

過氧化劑添加量與接枝率的關係如圖 4-20,圖中發現 接枝率隨著 DCP 的添加量增加而增加,過氧化劑添加量達 與 MA 比值 0.11,接枝率無明顯的變化,推測添加 DCP 的最適量應與單體比值為 0.11 左右;DTBP 方面,接枝率也 是隨添加 DTBP 的量增加而增加,添加量達與 MA 比值為 0.08 0.11 後無明顯變化,推測添加 DTBP 最適量與單體 比值應在 0.08 0.11 間,在這溫度下使用 DCP 相容劑有較 高的接枝率。

表 4-4 中可以看出單體在塑譜儀混煉過程中因為揮發 損失,導致 MA 剩餘原來的四分之一左右,因此在混煉過 程中必須注意單體揮發損失的問題,以利改善接枝率。

82

表 4-5 中可以看出過氧化劑添加量越多反應後凝膠量 越多,因為接枝反應中除了 PE 改質接枝外也有交聯反應 產生,而利用增加過氧化劑量來提高反應接枝率的方式, 同時也增加了凝膠的產生,因此必須改善實驗條件以利提 高反應接枝率並控制凝膠量。



圖 4-18 扭力和溫度與添加 DCP 量關係圖



圖 4-19 扭力和溫度與添加 DTBP 量關係圖



圖 4-20 接枝率與添加 DCP 與 DTBP 之比較

表	4-4	混煉	接枝	改質	ΜA	量比	と較	表
---	-----	----	----	----	----	----	----	---

	混煉添加量	混	煉後剩餘:	量	妾枝率		
DCP/MA	MA/PE (%)	Ν	MA/PE (%)) MA	A/PE (%)		
0.02	6.383		1.432		0.51		
0.05	6.383		1.432		0.55		
0.08	6.383		1.432		0.71		
0.11	6.383		1.594		0.79		
0.14	6.383		1.594 0.3		0.81		
	混煉添加量	混	煉後剩餘	量	妾枝率		
DTBP/MA	MA/PE (%)	Ν	MA/PE (%)) MA	A/PE (%)		
0.02	6.383		1.352		0.12		
0.05	6.383		1.352		0.42		
0.08	6.383		1.432		0.55		
0.11	6.383		1.432		0.62		
0.14	6.383		1.594		0.65		
表 4-5 過氧化劑量與 Gel Content 關係							
Peroxide/M	A 0.02	0.05	0.08	0.11	0.14		
DCP	61.3	-	72.1	-	76.8		
Gel content(%)						
DTBP	62.1	-	70.3	-	72.5		
Gel content(%)						

4-3 反應性改質

取雙螺桿混煉押出之複材進行萃取所得之木粉進行 IGC與FTIR測定,木粉先經過乾拌處理,單體(MA、AA) 處理濃度為4phf,過氧化劑添加量為與單體比值為0.02、 0.05、0.08、0.11、0.14,主要改變過氧化劑添加量對改質 效果上的差異性加以探討,進一步確定最佳的過氧化劑添 加量。

(a) IGC

圖 4-21、4-22 為不同碳數所測得的 GC 層析圖,所得 的圖形極為對稱,此為極稀濃度之標準層析圖形,驗證注 射量在極稀薄濃度範圍內。

圖 4-23 為 MA 單體處理,發現表面能量分散分量 ^d 隨 DCP 添加量的增加而增加,而表面張力極性交互能量 *I^{sp}* 隨 DCP 添加量增加而下降, DCP 添加量與單體比值為 0.08~0.11 表面能量無明顯變化,在此推斷 DCP 最適添加 量應該在此範圍內。

圖 4-24 為 AA 單體處理發現表面能量分散分量 ^d 隨 DCP 添加量的增加而增加,而表面張力極性交互能量 *I^{sp}* 隨 DCP 添加量增加而下降, DCP 添加量與單體比值為 0.08~0.11 表面能量無明顯變化,與利用 MA 處理時有類似

88

情形,推斷 DCP 最適添加量與單體比值應該為 0.08~0.11 左右。並由兩圖中發現 AA 單體處理時其表面張力極性交 互能量下降較多,表面處理效果較佳。



圖 4-21 4phf MA, DCP/MA=0.08 處理木粉 IGC 層析圖



圖 4-22 4phf AA, DCP/AA 處理木粉 IGC 層析圖



圖 4-23 表面極性交互作用能量 *I^{sp}*, ^{*d*} 與 DCP/MA 比 關係圖



圖 4-24 表面極性交互作用能量 *I^{sp}, ^d 與 DCP/AA* 比 關係圖

(b)FTIR

以 KBr 當 background 對於處理過後之木粉進行定性分析,首先測得利用反應性處理進口之光譜圖,如圖 4-25 及 4-28 所示,發現木粉經反應性 MA 處理在波峰 2850cm⁻¹ 隨著過氧化劑增加而有增加的趨勢,代表木粉經處理後表面與相容劑鍵結,而有相容劑的波峰出現。

利用未處理木粉當 background 進行測定,由酯化反應 所生成之 C=O 伸展的光譜位置可由圖 4-26 及 4-29 中可以 看出過氧化劑濃度造成的差異,由波峰 1726cm⁻¹ 可以看出 酯化造成的結果,波峰 1702 及 1780cm⁻¹ 為酸或酸酐之 C=O 基,酯化反應造成之 C=O 波峰與酸或酸酐的波峰有重覆, 但是還是可以觀察出 AA 處理酯化反應造成 C=O 波峰比 MA 處理時來的明顯,木粉表面處理效果較佳,與表面極 性交互能量方面有相同結果,而酸與酸酐波峰隨過氧化劑 的濃度增加而增強,達添加量與單體比為 0.11 時不再有明 顯的增強趨勢。

反應性處理後因木粉表面被相容劑覆蓋造成 C-H 伸 展於 2850 及 2920 cm⁻¹ 會有所變化,如圖 4-27 及 4-30,隨 過氧化劑濃度增加而增強,添加量與單體比達 0.14 時波峰 有明顯的增強,推測是因為過氧化劑量太多造成基材交聯 所造成。因此從 IR 的觀點來看過氧化劑添加與單體比應該 不要超過 0.11 較為適當,且可以看出利用 AA 處理時 C-H 波峰來的強些,可能是因為 AA 處理時較容易接枝於 PE 上使得相容劑接枝率較高,處理木粉時有較多的相容劑覆 蓋於木粉表面,讓木粉表面有較多的 C-H 官能基造成波峰 較 MA 來的強些,其次原因可能是 AA 讓 PE 較容易交聯 導致凝膠殘留於木粉造成。



圖 4-25 MA 反應性處理下萃取木粉漫射式紅外線光譜圖



圖 4-26 MA 反應性處理下萃取木粉 C=O 波峰與過 氧化劑添加量關係圖



圖 4-27 MA 反應性處理下萃取木粉 C-H 波峰與過氧 化劑添加量關係圖



圖 4-28 AA 反應性處理下萃取木粉漫射式紅外線光譜圖



圖 4-29 AA 反應性處理下萃取木粉 C=O 波峰與過氧 化劑添加量關係圖



圖 4-30 AA 反應性處理下萃取木粉 C-H 波峰與過氧 化劑添加量關係圖

4-4 國產與進口木粉比較

將未處理與表面處理過的木粉進行 IGC 測定, IGC 管 柱溫度設定分別為 50、60、70、80, 國產與進口木粉經 PMPPI 乾拌處理,處理濃度分別為 1、2、3、4、5phf。

(a).表面能量

由圖 4-31 中發現進口木粉經 PMPPIC 乾拌處理濃度約 達 3phf後 ^d並無明顯的變化,國產木粉經 PMPPIC 乾拌 處理濃度達 4phf後 ^d也無明顯變化,推斷 PMPPIC 乾式 攪拌處理進口木粉飽和濃度約在 3phf;處理國產木粉約在 4phf。

圖 4-32 為 *I^{sp}* 對 PMPPIC 處理濃度之關係圖,由圖中 發現 PMPPIC 處理進口木粉,木粉表面張力極性交互能量 *I^{sp}*與 ^d 的變化情形相當接近,表面張力極性交互能量皆 隨表面處理濃度的增加而降低,這是因為木粉經過處理表 面氫氧基被反應而減少,導致其極性能量的下降,而處理 濃度達 3phf 後無明顯變化,推斷飽合濃度約在 3phf。在國 產木粉方面,表面張力極性交互能量也隨表面處理濃度的 增加而降低,處理濃度達 4phf 後無明顯變化,推斷飽合濃 度約在 4phf。而由圖中我們可以發現未處理國產木粉的表 面張力極性交互能量較未處理進口木粉高,推斷是因為國 產木粉表面氫氧基較多導致,這也可以證明國產木粉本身 有較高的吸濕性。

(b).表面酸鹼特性

利用極稀濃度的測定方法,改變不同管柱溫度,表面酸鹼性質 K_A 、 K_B 測定結果,其計算過程由圖 3-7 所示, 酸鹼注射劑 RTln V_N 對 $a\sqrt{g^4}$ 作圖,並從圖中計算求得酸鹼 分子與非極性分子之間的垂直距離為 G^{sp} ,並利用方程式 (2-25、2-26、2-27)式,即可計算得 K_A 、 K_B 。

圖 4-33 為不同溫度(50、60、70、80)下之未處理進 口木粉 IGC 層析圖,由圖中可以發現分子滯留時間隨著溫 度的增加而變短,即溫度愈高吸附及脫附的速率愈快導 致,進一步利用 。^d對 T 做圖,如圖 4-34,圖中發現表面 能量分散分量隨溫度增加呈線性下降關係,因此可以判定 C7 及 C8 於不同溫度下所決定的表面張力其可信度均良 好。

以 H^{sp}/AN 對 DN/AN 做圖, 如圖 4-35 我們可以計算 出斜率為 K_A, 而 K_A 越高代表木粉本身的氫氧基越多, 由 圖中發現經 PMPPIC 處理木粉表面酸性特質 K_A 下降, 表 示經處理後表面氫氧基因反應而減少,驗證處理對木粉表 面氫氧基的作用, 而在未處理國產木粉方面 K_A 值高於進 口木粉,表示未處理國產木粉表面氫氧基較多,較容易和 水作用驗證國產木粉有較高之吸濕性。

由表 4-6 可以發現木粉經過處理後,K_B比值都有很大的增加,因為木粉與 PMPPIC 鍵結形成酯基鍵,酯基鍵為 一個電子提供者,代表這經過改質處理後木粉表面越呈現 鹼性特性。



容劑處理濃度關係圖



圖 4-32 表面極性交互作用能量 I^{sp}與 PMPPIC 處理濃度 關係圖



圖 4-33 未處理進口木粉在不同溫度下 C8 注射劑層析圖



圖 4-34 表面張力分散方量 。" 與溫度關係圖


圖 4-35 PMPPIC 處理不同木粉注射劑 H^{sp}/AN 對 DN/AN

表 4-6 不同木粉表面酸鹼特性質比較

Material	K _A	K _B	K_B / K_A
未處理	0.276	0.686	2.48
進口木粉			
未處理	0.283	1.55	5.477
國產木粉			
3phf PMPPIC	0.053	1.38	26.04
處理進口木粉			
3phf PMPPIC	0.057	1.85	32.456
處理國產木粉			

伍、結論

5-1 相容劑改質

- 等溫吸附實驗中由表面能量分散分量的改變可以得知 PMPPIC 處理木粉,進口木粉經乾拌處理處理飽合濃度約 3phf,國產木粉處理飽合濃度約 4phf,經雙螺桿押出 機押出萃取後,木粉表面能量還會有些微下降現象,推 斷於乾式攪拌中沒有反應之 PMPPIC 還會再進一步與木 粉表面做鍵結,而達到更高之處理濃度;而 LLDPEgMA 處理方面,表面能量有些為上升,這是因為經過 LLDPEgMA處理後,木粉表面會被 PE所覆蓋,而木粉 表面能量分散分量會趨於 PE 的表面能量,進口木粉處 理飽合濃度約 20phf。
- 2. 在表面張力極性交互能量方面,表面張力極性交互能量 随處理濃度的增加而下降,推斷因為木粉表面氫氧基被 反應減少,導致表面極性下降所致,而進口木粉處理濃 度達 3phf,國產木粉達 4phf 下降趨於平緩,與表面能 量分散分量相似,推測有一飽合濃度,而比較未處理前 之木粉,國產木粉表面氫氧基較多,表面極性較強,所 以有較高的極性交互能量。進口木粉方面經雙螺桿押出 又可以達到更高的處理濃度;而 LLDPEgMA 處理,進口 木粉處理飽合濃度推測約 20phf。

- 3. 經 PMPPIC 處理後產生鍵結官能基如 C-N-H(1538cm⁻¹)
 - 、C=O(1700cm⁻¹)吸收波峰的變化情形,與表面能量變化 有相同的結果,PMPPIC 乾拌處理進口木粉飽合濃度約 3phf,而在光譜中發現於乾式攪拌中有未反應之官能基 如-NCO(2277cm⁻¹),隨著處理濃度的增加而增加。而在 乾拌處理未反應之 PMPPIC 可以經由雙螺桿混煉下再與 木粉表面發生反應,達到更高之處理濃度。
- 4. 非等溫實驗中,發現表面能量 ^d隨溫度的增加有線性 下降關係;在酸鹼測定中,如果 K_A 高代表木粉表面有較 多氫氧基,而利用 PMPPIC 處理過後的木粉進行檢測, 表面酸性特質 K_A 皆下降,因此推斷木粉經處理後表面 氫氧基因反應而減少,驗證氫氧基被反應掉。
- 5. 國產木粉的酸性特質與表面極性交互能量皆高於進口 木粉,推斷其表面之氫氧基較多,進而導致其吸濕性較 高的原因。

5-2 反應性改質改質

- 表面能量方面,發現表面能量分散分量 ^d 隨 DCP 添加量的增加而增加,而表面張力極性交互能量 *I^{sp}* 隨 DCP 添加量增加而下降,DCP 添加量達與單體比值為 0.08~
 0.11 後表面能量無明顯變化,在此推斷 DCP 最適添加量 應該與單體比值為 0.08 0.11,而與另外一位同學機械 性質方面有相同之結果。
- 2. 表面鍵結方面,發現經反應性處理有酯化反應產生,並 且隨增加過氧化劑濃度酸或酸酐的波峰皆有明顯增 強,而 C-H伸展波峰在超過 DCP/單體為 0.11 時有明顯 的增加,應為基材交聯造成,因此過氧化劑添加量與單 體比值最好不要超過 0.11。

5-3 反應性接枝

- 2. 改質 PE 基材時過氧化劑太多接枝率高連帶著交聯也 高,太低則接枝率太低,而過氧化物添加量應與單體比 值為 0.08 左右最為恰當。
- 2. 單體在塑譜儀混煉過程中因為揮發損失,導致 MA 剩餘 原來的四分之一左右,因此在混煉過程中必須改善單體 揮發損失的問題,以利提高接枝率。